**應徵人員基本資料表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **職缺**  **編號** |  | **應徵職**  **缺名稱** |  |

**一、基本資料** Basic Information

請填寫西元年YYYY/MM//DD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名  Chinese Name |  | | 英文姓名  English Name | |  | | 出生日  Date of Birth | 按一下這裡以輸入日期。  YYYY MM DD | | | | 性別  Gender | | 選擇一個項目。 | |
| 國籍  Nationality | 中華民國  \_\_\_\_\_\_ | | 身分證字號/統一證號  ID. Number/Unified No. | |  | | 電話  Telephone | (H)  (M) | | | | | | | |
| 通訊地址  Current  Address | □□□-□□□ | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子郵件  E-mail |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 兵役  Military Status | 免役Exempt 原因 Reason:  未役Not Serviced  役畢Retired  服役中/役別Active/Service: | | | | | | | | 役期  Military Period | 年 月至  YY YY/ MM to  年 月止  YY YY /MM | | | | | |
| 學歷  Education | 學位  Degree | 校名  School | | 科系  Major | | | 日/夜間部  Type | | 入學年月  From YYYY/MM/DD | 畢業年月  To  YYYY/MM/DD | | | 畢業  Graduated | | |
| 是  Yes | | 否  No |
| 博士  PhD |  | |  | | |  | | 按一下這裡以輸入日期。 | 按一下這裡以輸入日期。 | | |  | |  |
| 碩士  Master |  | |  | | |  | | 按一下這裡以輸入日期。 | 按一下這裡以輸入日期。 | | |  | |  |
| 大學  Bachelor |  | |  | | | Day 日間部  Night夜間部 | | 按一下這裡以輸入日期。 | 按一下這裡以輸入日期。 | | |  | |  |
| 專科  Jr. College |  | |  | | | Day 日間部  Night夜間部 | | 按一下這裡以輸入日期。 | 按一下這裡以輸入日期。 | | |  | |  |
| 論文資料  Thesis | 學位Degree | 論文題目Subject | | | | | | | | | 指導教授  Professor | | | | |
| 選擇一個項目。 |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 選擇一個項目。 |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 社團  Campus Activity | 社團名稱Club | | | | | 擔任職務 Duty | | | | | 年 Year | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |

**二、工 作 經 歷**Work Experience*(請以最近工作開始填寫)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **From** 起 | | **To** 迄 | | 職稱/在職年資  Title /On Grade Year | 公司名稱  (請填入**公司全名**)  Co. Name | 公司地點  **Co. Location**  (Country) | 直屬主管Supervisor | | 薪資Compensation | | | 離職  原因  Reason for Leaving |
| **Y**年 | **M**月 | **Y**年 | **M**月 | 姓名  Name | 職稱  Title | **月薪**  Monthly Base Salary | **津貼/獎金**  Allowance  /Bonus | **其他**  Others |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請摘要您於上述各職務的主要成就(Describe your experience, major achievement during each of the period mentioned above.)： | | | | | | | | | | | | |

**三、訓練紀錄/技能** Training Records/Skills *(請列舉最近與本職缺相關課程資料)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程名稱  Name of Course | | | 主辦單位  Institution | | | 受訓期間  YYYY/MM to YYYY/MM | | | 訓練時數  Training Hours |
|  | | |  | | | 年 月 ～ 年 月 | | | 小時(hrs) |
|  | | |  | | | 年 月 ～ 年 月 | | | 小時(hrs) |
|  | | |  | | | 年 月～ 年 月 | | | 小時(hrs) |
| 技能  Skill | 獲獎記錄、著作、發明及專利或專業證照(The Awards, Publications, Inventions or Certificates)： | | | | | | | | |
| 電腦語言(Computer Skill)： | | | | | | | | |
| 外國語文：請以**極佳、佳、普通、略通或不通**說明您對該語文的熟練程度  Language Ability: indicate the language and your proficiency, i.e. **Excellent, Good, Useful, A little, Not at all.** | | | | | | | | |
| 第2、3...外國語  Second Language and so on | 聽Listening | | 說Speaking | 讀Reading | | 寫Writing | 備註  Remarks | |
| **1. English** | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 |  | |
| **2.** | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 |  | |
| **3.** | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 | 選擇一個項目。 | | 選擇一個項目。 |  | |
| 其他(Others)： | | | | | | | | |

**四、其他** Others

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **請列舉兩位能推薦您的品德及能力等參考資料人士**  Please list two persons for reference about your morality and ability | | | | | | | | | | | | |
| 項次  No | 姓名  Name | | | 關係  Relation | 任職單位  Company | | 職稱  Title | | 聯絡方式Contact  Mobile/E-mail | | | |
| 1 |  | | |  |  | |  | | (M)  E-mail： | | | |
| 2 |  | | |  |  | |  | | (M)  E-mail： | | | |
| 1.為何應徵本職缺？這份工作吸引你什麼？選擇半導體中心原因為何？期待在本中心得到什麼？ | | | | | | | | | | | | |
| 2.請談談您在過去的工作經歷中，您覺得最有成就感/最得意的一件事情？或所遇過最大的挑戰為何？請加以描述之。若無工作經歷，得填寫學校社團經驗。 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 你自己覺得個人的優點與缺點為何？你打算用什麼方法的修正這樣的缺點？ | | | | | | | | | | | | |
| 4.請舉例說明過去工作經驗中，你與主管或同事發生意見不一致或衝突的經驗，您是如何處理的？(若無工作經歷得免填) | | | | | | | | | | | | |
| **期望薪資**  **Expected Salary** | | |  | | | | | **預計可報到日**  **Expected on board date** | | |  | |
| 有無配偶或二等親友在國研院相關單位或本中心任職？(必填欄位，請確實填寫)  有 姓名/關係：\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ 無  Do you have any relatives working for NARL Group？ Yes No | | | | | | | | | | | | |
| 基於工作安排適當性之考量，是否有任何健康疑慮或疾病資訊需特別告知？(非必填欄位)  有  無  Do you have any special statement of Health for job arrangement？ (optional) Yes No | | | | | | | | | | | | |
| 健康資訊  Health Statement | | 目前狀況  Status | | | | 特殊考量/安排  Special Arrangement | | 健康資訊  Health Statement | | 目前狀況  Status | | 特殊考量/安排  Arrangement |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| **應徵者個人資料蒐集告知及聲明書**  財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心（以下稱本中心）依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條第1項之規定，向您告知對於您填寫之本份「應徵人員基本資料」中有關個人資料之蒐集、處理及利用等事項如下，請您務必詳閱：   1. 蒐集個人資料之目的：基於本中心人才招募及進用後人事管理相關業務之特定目的，進行蒐集、處理及利用您的個人資料。 2. 蒐集之個人資料類別：依履歷表上所載應徵者之個人相關資料欄位，姓名、出生日期、性別、身分證統一編號、護照號碼、國籍、個人照片、聯絡方式(包含但不限於通訊地、E-MAIL、電話)、學歷、工作經歷、專長。 3. 個人資料利用範圍與方式：您的個人資料將用於製作甄選相關表單、通知甄選訊息或資料分析等人才招募用途及與錄取、進用後人事管理作業等範圍，並以合於法令規定之方式，內部傳輸、使用與處理與利用。 4. 個人資料利用之期間、地區及對象：    1. 期間：保存期間依勞動契約之有效期間、依法律規定或因執行業務規定保存期限辦理。    2. 對象：本中心人力資源部門及與招募、管理相關之主管或人員。    3. 地區：上述對象所在之地區。 5. 依個資法第3條規定，您得就個人資料保有向本中心請求查詢、閱覽、製作複本、補充或更正資料，以及請求停止蒐集、處理或利用或刪除個人資料檔案之權利，請洽應徵單位之人力資源室辦理。 6. 您得自由選擇是否提供相關個人資料，惟您拒絕提供相關個人資料或提供不完整時，本中心將無法判斷您的個人資料正確性及無法進行必要之審核作業，因此可能無法評估您所應徵職務之適任性或可能會對應徵申請的處理及結果有所影響。 7. 您於提供推薦人、現任職機關主管、家屬成員等非由當事人提供之個人資料時，請務必確認已對該當事人告知，將提供該當事人之個人資料予本中心，且本中心將依法蒐集、處理及利用其個人資料。   **本人已詳閱以上告知內容，並同意以上告知內容**  同意人： （簽名）  中華民國 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |